



增強型氧電漿清洗機

ENHANCE PLASMA CLEANER

增強型氧電漿清洗機是一種更大型的桌上型等離子儀器，容量為基本型的4倍，廣泛用於奈米級表面清潔和活化。

特點

- 緊湊而完整的單元
- 可調整的射頻功率(低、中、高)
- 最大射頻功率可達30W，單機可擴充至45W
- 包含玻璃腔(φ6" x L6.5")
- 附帶觀察窗的鉸鏈門
- 主動式風扇冷卻
- 獨立開關可以操控真空馬達
- 額外提供一組外接式真空計電源
- 樣品托盤方便裝載和卸載，適合批量處理的小樣品
- 利用1/8"NPT針閥來調整氣體流量和腔體壓力
- 配合1/8"NPT三通閥可迅速切換引入氣體、排氣和隔離腔
- 包含抽氣管保護套，有效避免真空管拉扯玻璃腔造成損壞
- 尺寸: H289x W455 x D241mm



PS-6EP(110V/220V)

設備需求

- 真空幫浦能力需求: 最小抽氣量 23L/min、最低真空需求: <200mTorr
- 對於非反應性氣體(空氣、N₂、Ar)，只需使用一般油式真空幫浦
- 需可與機器銜接的數位式真空指示計

選購配備

- EVEFLOW 是一款混合器，適用於2種氣體定流量控制的混合
- 石英腔體適用於特殊反應氣體和防污染高敏感樣品的應用



盛慶企業有限公司
SHENG-CING INSTRUMENTS CO.,LTD

高雄:(07)313-5388 台北:(02)2808-4030
E-mail: service@shengcing.com
www.shengcing.com

PLASMA
CLEANER